



---

Preparat jest nieszkodliwym, niepalnym środkiem na bazie wody. Służy do szybkiego usuwania wszelkiego rodzaju topników, past lutowniczych i klejów SMT, a także innych zanieczyszczeń powstałych po procesie lutowania z szablonów oraz płytek drukowanych. Produkt bezpośrednio przeznaczony do użycia – NIE ROZCIENCZAĆ.

Dokładnie wymieszać przed użyciem.

**Sposób użycia:** Wlać płyn bezpośrednio do myki ultradźwiękowej. Czyścić ultradźwiękami przez co najmniej 10 minut. Wyjąć płytkę i dokładnie opłukać pod bieżącą wodą. ! Wskazane jest płukanie płytki najpierw pod wodą wodociągową, a następnie wodą demineralizowaną lub dejonizowaną w celu usunięcia wszelkich pozostałości. Pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej lub suszyć strumieniem gorącego powietrza.

**Pojemność: 1l**

**Materiały do pobrania:**



[karta charakterystyki](#)



[karta techniczna](#)